四川灏瀚远成科技有限公司

技术创新质量为本 顾客满意 持续改进





目录

01 公司介绍

02 能力与产品

03 发展规划

PART ONE

公司介绍





公司成立于2022年12月,位于成都高新西区IC产业园。以自主创新为根基,以持续研发为保障,依托清华大学、国防科技大学技术支撑主要致力于雷达抗干扰算法、自主可控信息处理平台等技术领域的研究与运用,具备研发设计及系统集成能力。目前,多款嵌入式信息处理平台、抗干扰设备等产品应用于航空、船舶、电子等领域,装备在各军兵种岸基、舰载、机载、车载、弹载等平台,产品质量、配合意识广受赞誉。



起航/在创辉煌



公司现有软件、硬件技术研发人员20余人,其中硕士以上学历5人,从事产品研发设计超过10年的技术骨干7人,参与信号处理、通信及控制等各类研发、生产项目20余项。

公司坚持品质上乘、客户至上的经营理念,瞄准GJB9001C质量管理体系标准打造 技术过硬、客户放心的产品。 我们成竹在心

实力/不输于人

我们的优势

BUSINESS RECRUITMENT



PART TWO

能力与产品



国产自主可控军用/民用系列产品研发设计

▶ 主处理器

- CPU 飞腾2000系列、龙芯系列;
- DSP 飞腾667X系列、魂星3:
- FPGA 复旦微、国微K7、V7、Z7;
- AI 天垓100, 昆仑2代, 复旦微AI900。

▶ 功能模块

处理计算模块、主控显控模块、预处理模块、交换模块、数据存储模块、刀片服务器及集中式服务器等。

▶ 功能层次

信息处理模块、信息处理系统。

▶ 结构形式

VPX3U/6U、ASAAC、SEM-D、PXI、COME、FMC、XMC以及非标结构模块。

▶ 冷却方式

风冷、液冷、导冷。

▶ 使用环境

机载、舰载、车载、弹载、星载、地面。

▶ 操作系统

锐华、天脉、翼辉、麒麟、VxWorks。

通信中间件及底层软件

国产通信中间件,自研驱动引导程序、信息流DEMO 程序。

▶ 应用领域

电子信息装备。

计算机产品

01 机载高性能处理计算模块



产品概述

该产品是集高性能计算、高速数据传输、大容量 存储为一体的新一代多CPU处理模块,用于机载电子 设备信息处理。

- 100% 国产化,支持国产操作系统;
- 3片国产飞腾FT2000/4, 主频2.6~3GHz;
- 高带宽DDR3, 频率800MHz, 64位宽, 容量2GB;
- 高速PCIE Nvme存储器,容量256GB;
- 通过2代SRIO交换、以太网交换实现数据的高速交互;
- MT接口24收24发光模块,速率可达10Gbps;
- 高速GTX接口,速率支持10Gbps。

计算机产品

02 接口管理器



产品概述

该产品是针对通讯和相关控制领域的特殊需求,对性能、功能和成本进行最佳优化设计的接口管理器。

- 100% 国产化,支持锐华操作系统;
- 接口类型: 以太网口、串口;
- 外部以太网接口: 2路自适应1000M以太网;
- 外部以太网接口:双网卡硬件冗余设计,自动检测网卡工作状态,并进行网口切换,切换时间≤10ms;
- 内部以太网接口: 2路自适应1000M以太网;
- 内部串口: 2路 RS-422 异步隔离串口,最高速率 115.2kbps;
- 支持DDS;
- 功耗: ≤10W。

01 红外热像仪压缩板



产品概述

该产品用于接收热像仪Cameralink红外图像数据、压缩,同时叠加弹上惯组信息,通过串行LVDS接口将数据发送给遥测系统、数传系统传输到地面的产品。

- 1个复旦微FMQL7045;
- 支持输入图像分辨率640x512;
- 支持16位灰度图像处理。
- 支持JPEG压缩,压缩比不低于21;
- 压缩帧频不低于16帧/秒;
- 具有误码恢复, 抗图像抗丢帧的性能;
- 上电时间≤5S。
- 功耗≤5W。

02 机载红外图像处理模块



产品概述

该产品用于机载红外设备图像处理。

- 2个复旦微325T FPGA;
- 1个国防科大FT-M6678N DSP;
- 每个FPGA外挂4片2M×36bits SRAM;
- 对外提供4路CameraLink TX、4路CameraLink RX;
- 对外提供7路422接口;
- 12V DC供电,功耗≤50W;
- 软件: DSP支持ReWorks、sysBIOS等。

03 火控系统DBF处理模块



产品概述

该产品用于火控系统数字波束形成处理。

- 1个FT-M6678处理器,主频1GHz; DSP外挂4GB DDR3 SDRAM,主频1333MHz;
- 2片国产化690T FPGA,兼容进口FPGA芯片; FPGA外挂4GB DDR3 SDRAM,主频≥1333MHz;
- 对外通过VPX接插件提供8路x4 SRIO 5Gbps接口;
- 对外提供MT光纤接口,最大支持48路,支持2.5/3.125/5/6.25/8/10.3125Gbps等多种速率。

04 前端处理模块



产品概述

该产品主要完成8路中频信号AD采样、数字鉴相下变频、网络数据交换等功能。

- 3个FPGA, 1个ARM, 1个BMC电源管理;
- 三路SMA输出接口,其中一路采用TTL电平,用于输出信号同步;
- ARM控制FPGA的上电、复位及程序更新,同时提供两路以太网络;
- 具备千兆网交换功能;
- 板卡具有独立供电接口,可在无背板情况下单独加电;
- 板卡具有8位拨码开关,能够进行状态控制;
- 功耗≤120W;
- 散热形式: 风冷。

05 波控组件



产品概述

该产品用于自动读取来自系统的波束控制数据,经处理转换为幅度相位编码发送给收发通道,从而实现波束控制,由控制器模块、网络通讯模块、串口通信模块、差分信号接收模块、差分信号驱动模块、电源模块和时钟模块组成。

- 1个Xilinx公司的325T芯片和1个Xilinx公司的045芯片;
- 通过6个J30J-74ZKW收发通道进行通信;
- 可以根据频率信息读取校准表,并根据协议将校准数据发给发射通道;
- 通过2路RS422串口和1路网口与外部设备通信;
- 组件有工作、自检、校准三种工作模式;
- 供电: +28V/3A。

DSP产品

01 四DSP处理模块



产品概述

该产品是一款高性能多DSP处理模块,基于VITA 6U标准,集成4片8核DSP,单板浮点处理能力512GFlops,集成度高,处理能力强,用于地面装备实时信号处理。

- 4个TMS320C6678(8 核C66x CorePacs)处理器,工作 主频1.0GHz;
- 每个C6678外扩4GB, 可扩展至8GB DDR3 SDRAM;
- 板载Flash容量1GB;
- 板内2组HyperLink总线实现DSP两两直连通信,波特率 10Gbps;
- 二代SRIO交换,端口速率可配置为: 2.5、3.125、5、6.25G;
- VPX架构,支持强迫风冷、传导冷却。

DSP产品

02 八DSP处理模块



产品概述

该产品用于软件化无线电通用信息处理

- 8个FT-M6678处理器,主频1GHz;整板单精度浮点性能1024GFlops;
- 单板共计16/32GB DDR3 SDRAM, 主频≥1333MHz;
- 对外通过VPX接插件提供6路x4 SRIO 5Gbps接口;
- 通过VPX接插件提供4路SGMII接口; 前面板一路MDI接口;
- 支持ReWorks等嵌入式实时操作系统;
- 采用12V DC供电,功耗≤100W;
- VPX 6U标准,5HP厚度,ASAAC等其他结构形式可选。

交换产品

Ol RapidIO交换模块



产品概述

该产品用于机箱内部高速数据交换或数据组播,提供 20路RapidIO x4交换和16路以太网交换,其中1路BMC管理 网口用于正常或模块主要电源故障时,上报模块健康状态信息;另外15路交换芯片输出的千兆网1000BASE-X接口用于功能模块互连或交换级联。

- ●支持故障上报、开机自检、运行状态自检;
- 具备整机各模块监控信息的收集和管理功能,能够对外提供独立的整机状态监控以太网接口,从VPX连接器输出;
- 支持通过JTAG扫描测试模块主要芯片及其外围电路的工作和连接状态;
- 可动态或静态分配节点ID;
- 可配置组播功能;
- 可动态监控计算刀片热插拔。
- 功耗: 小于30W。

交换产品

02 40G以太网交换模块



产品概述

该产品用于机箱内部高速数据交换或数据组播,提供 20路40G交换端口,16路以太网交换,其中1路BMC管理 网口用于正常或模块主要电源故障时,上报模块健康状态 信息;另外15路交换芯片输出的千兆网1000BASE-X接口用 于功能模块互连或交换级联。

- 龙芯2K1000处理器,主频最高1GHz;处理器外挂1组4片DDR3 SDRAM,共1GB;
- ●支持 IPMI2.0 标准通信协议;提供板内和系统的健康管理服务,支持测温、测压和测流,并实现过温、过压、欠压和过流保护;
- 支持银河麒麟等国产OS;
- 支持JTAG 扫描测试模块主要芯片及其外围电路的工作和连接状态,便于定位模块故障;
- ●功耗: 小于30W。

核心板

01 FT-2000/4核心板



产品概述

该产品采用FT-2000/4处理器,外挂DDR4和FLASH存储器,扩展了两路千兆以太网接口。产品具有一个FMC 240 芯连接器,引出处理器的主要接口包括PCIE、LPC、I2C、UART、CAN、SPI等,供客户开发使用。

- 处理器: FT-2000/4;
- DDR4内存: 1GB;
- 存储: 64MB NorFlash, 最大可升级至256MB;
- 功耗: ≤10W;
- 5V直流输入,范围4.5~14V;
- 尺寸: 80x50mm;
- 支持锐华、天脉、翼辉、麒麟、Linux、VxWork等操作系统。

核心板

02 XMC-1E300处理扣板



产品概述

XMC-1E300处理扣板是用于星载高可靠处理的XMC扣板, 采用"CPU(龙芯1E300)+ FPGA(反熔丝A54SX72A)"处理 架构设计, 支持应用程序的在轨重构, 适用于中、低轨载 荷应用, 元器件国产化率100%。

★ 主要指标

- 1E300处理器, 主频不低于120MHz;
- SDRAM: 32MB*40bit, 支持EDAC纠检错功能;
- PROM: 17V16,存储boot和黄金版本程序;
- NorFlash: 32MB, 软件TMR读写,存储应用程序;
- NandFlash: 3片64GB, 硬件TMR读写;
- MRAM: 1MB,软件TMR读写;
- 操作系统: VxWorks:
- 高速接口: 2组SpaceWire接口;
- 低速接口: 1组LBC, 1路UART, 1路I2C接口;
- 调试接口: 1路调试串口, 1路调试网口;
- 功耗≤10W,5V;
- 抗辐照总剂量: 大于30krad(Si), 主要器件大于100k;
- 元器件锁定阈值: ≥75MeV·cm2/mg。

存储产品

01 VPX 4T存储模块



产品概述

该产品采用FT-2000/4+V7架构设计,采用麒麟操作系统。

- 存储深度4TB,最大可扩展24TB;
- 存储速率3GB/s;
- 1路1000BASE_T以太网,1路1000BASE_X以太网;
- 4路4x SRIO数据接口,1路4x SRIO通信接口;
- 16路RS422,16对LVDS。

系统 产品

01 采集记录分机



产品概述

该产品是针对采集存储领域设计的一款标准机架服务器, 具有丰富的通信口,高速大容量存储,高性能计算,单向网 闸通信,高速采集接口,同时预留PCIE扩展插槽可方便用于 进行功能接口扩展,适用于相控阵雷达中频信号的测试。

- 4个inter 5218 CPU; 内存64GB;
- 存储: 具有8个U.2 SSD, 总容量20TB(可扩展), 读写 入速率≥20GB/s;
- 80路125MSPS 16bit并行采集通道;
- 100G光纤网络接口,传输速率≥4GB/s;
- 1路VGA显示器接口,
- 4路千兆网络接口,1个远程显示控制千兆网络接口;
- 2路单向网闸10/100/1000M Base-TX网络接口;
- 结构形式: 4U机架设备;
- 支持Linux、Windows等操作系统。

系统产品

02 AI处理服务器



产品概述

该产品是针对 AI 训练领域的一款标准机架 国产服务器。具有14个PCIEx16插槽,支持国内 主要的AI板卡。

- 2个CPU飞腾S2500, 256核;
- 前置12个3.5/2.5英寸SATA/SAS热插拔硬盘位;
- 内置2个2.5英寸SATA硬盘位,支持组建RAID1;
- 32个DDR4内存槽,最高频率3200MHz,最大内存容量4TB;
- 集成2个万兆光口、2个网迅千兆以太网口;
- 板载4个SATA3.0接口、2个M.2 2280接口,支持缓存加速;
- 支持RAID 0、1、10,可扩展RAID卡支持多种RAID保护级别;
- 板载BMC管理模块,对外提供1个远程管理专用以太网口,支持 KVM Over Ip、远程开关机、状态监控等功能;
- 整机14个PCI-E 插槽,最大支持14张AI加速卡,其中4张全高全长双宽加速卡,6张为全高半长;
- 后置2个USB3.0,前置2个USB3.0;
- 适配百度、寒武纪、比特大陆、燧原、天数智芯等国产AI卡;
- 工作温度: 0℃ ~ 40℃, 10%~90% (非凝露);
- 支持银河麒麟、UOS、CentOS、中兴新支点等操作系统;
- 物理尺寸支持19英寸机柜, D780*W438*H177mm。